

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2025-027

## 深圳市科思科技股份有限公司 关于公司控股子公司完成工商变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市科思科技股份有限公司于近日收到控股子公司深圳高芯思通科技有限公司（以下简称“高芯思通”）的通知，根据高芯思通业务发展需要，高芯思通近日变更了法定代表人、董事以及注册地址，其已完成关于本次变更事项所涉及的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的登记通知书，已经取得换发后的《营业执照》。本次变更内容为：高芯思通法定代表人、董事由刘建德变更为刘宗林，注册地址由“深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路7号航空电子工程研发大厦（中航工业南航大厦）9楼909室”变更为“深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座2101”。

变更后的相关登记信息如下：

- 企业名称：深圳高芯思通科技有限公司
- 统一社会信用代码：914403003596518464
- 公司法定代表人：刘宗林
- 注册资本：44,900万元
- 成立日期：2015年12月24日
- 注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座2101
- 类型：有限责任公司
- 经营范围：一般经营项目是：电子元器件、芯片的技术开发及销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务。（以上法律、

行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2025年5月1日

附件：

### 刘宗林个人简历

刘宗林：男，1975年生，博士学位，研究生学历，正高级工程师职称，专业背景为机械工程，中国国籍，无境外居留权。2004年12月至2017年12月，任国防科技大学计算机学院数字信号处理器（DSP）体系结构室主任；2018年1月至2022年8月，任中国电子湖南长城银河科技有限公司执行总裁兼CTO；2022年9月至2025年3月，任广州朗国电子科技有限公司副总经理兼CTO、CEO等职务。现任深圳高芯思通科技有限公司董事。

刘宗林具有深厚的微处理器及集成电路行业技术积累，长期从事DSP及智能SoC体系结构设计专业方向，先后主持或参与了多项国家重要型号DSP、SoC芯片研制项目。先后主持或参与研制了10余款DSP及智能SoC，实现了该领域内核心器件的国产化替代，广泛应用于国家重要装备型号，曾作为主要参与人多次获得国家级、省部级科技进步奖项。发表学术论文20余篇，获发明专利授权40余项。